PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10004227 A

(43) Date of publication of application: 06.01.98

(51) Int. CI

H01L 43/08 G01R 33/06

(21) Application number: 09058777

(22) Date of filing: 13.03.97

(30) Priority:

18.03.96 US 96 618300

(71) Applicant:

INTERNATL BUSINESS MACH

CORP <IBM>

(72) Inventor:

GALLAGHER WILLIAM JOSEPH

PARKIN STUART STEPHEN

PAPWORTH

SLONCZEWSKI JOHN CASIMIR.

JONATHAN ZANHON SAN

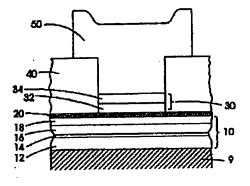
(54) MAGNETIC TUNNEL JUNCTION CAPABLE OF **CONTROL MAGNETIC RESPONSE**

(57) Abstract:

TO BE SOLVED: Tα control PROBLEM magnetoresistance response to a magnetic signal by a method wherein a constrained ferromagnetic layer, having a side part circumfer ence which is not extended over the side part circumference of an insulating tunnel layer, is retained within the another spaced plane surface without overlap ping with an insulating tunnel layer.

SOLUTION: Write in an MJT is attained by allowing a current to flow through the upper and lower electrode wiring layers on the memory cell application of a magnetic tunnel junction MTJ element. When a sufficiently large current is allowed to flow through the above-mentioned lines, the magnetization direction of a free ferromagnetic layer 32 is rotated in reverse parallel from parallel to the magnetization direction of a constrained ferromagnetic layer 18 by the coupled magnetic field formed in the vicinity of a free ferromagnetic layer 32. Current level is selected in such a manner that the coupling magnetic field to be formed exceeds the switching field of the free ferromagnetic layer. The magnetic field formed by a coupling write-in current is selected smaller than the magnetic field required for rotation of the magnetization direction of the constrained ferromagnetic layer.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



THIS PAGE BLANK (USPTO)

\$P2314

37

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-4227

(43)公開日 平成10年(1998)1月6日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I		技術表示箇所
H01L 43/08			H01L 43/08	Z	
G01R 33/06			G01R 33/06	Z	:

審査請求 未請求 請求項の数9 OL (全 12 頁)

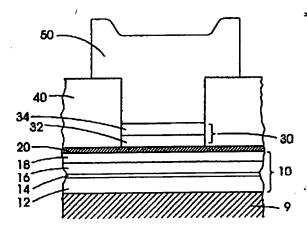
(21)出願番号	特膜平9-58777	(71) 出顧人	390009531
			インターナショナル・ビジネス・マシーン
(22)出顧日	平成9年(1997)3月13日		ズ・コーポレイション
			INTERNATIONAL BUSIN
(31)優先権主張番号	08/618300	ļ	ESS MASCHINES CORPO
(32)優先日	1996年3月18日	-	RATION
(33)優先権主張国	米国(US)		アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州
			アーモンク (番地なし)
		(72)発明者	ウィリアム・ジョゼフ・ギャラガー
			アメリカ合衆国10502、ニューヨーク州ア
			ルドスレイ、アッシュフォード・アベニュ
	•		— 577

(54) 【発明の名称】 磁気応答が制御可能な磁気トンネル接合

(57)【要約】

【課題】 磁場センサまたは磁気ランダム・アクセス・メモリ・アレイ内のメモリ・セルとして使用可能な磁気トンネル接合素子を提供すること。

【解決手段】 MTJ索子が拘束強磁性層18を含み、その磁化方向が層の平面内で配向されるが、対象範囲内の印加磁場の存在の下では回転できないように固定される。"フリー"の強磁性層は、その磁化方向が拘束強磁性層18の固定磁化方向に対して層の平面内で回転可能であり、絶縁トンネル障壁層20が両方の強磁性層間にそれらと接触して配置される。拘束強磁性層18は、隣接する反強磁性層16との界面交換結合により拘束される。



(74)代理人 弁理士 合田 潔

-

(外2名)

最終頁に続く

` 7

T

【囲鍵の水龍指計】

、3 就基【[原永龍]

をすると割が孤鈍気るを小田を凍回へ向れが痴話前、ブ 不のむ寺の影響心中、ノ東門に向えな変形を向れか題の は55前、3割が施売的な出平るれる気後は一本基55前

無ろこるやて、そバーたる層へ木くイ料・路前、竹配が いなのろこるひ延ア太越を囲間陪倒の層小木ベイ条戦場 前、公園 外級 逆一 いて 5 情 おい ま 動 が 数 変 束 砂 場 前 、 ブ c みン層小木ンイ条

強さを

下指き

方置

小木ンイへ向

古 な直垂3周が猫蛇ーいて55前で及配が猫蛇束的55前、九 01 含電温コ間の3層対数整一いて3項3層と動数数東内場前 、3函軍の2策るすする副型級統一じてな此平るきづれ よこるを疎回い由自を向大小路、プイのか存の影響が印 5第1の電極と、

イ蘇・島は、るれち、井界、3内面平の限されるを副間、>

平ついる方式の対すの影響はは、水向大小猫の神長客の ○ 图卦描於一∪て结前心及圖卦描鏡束向结前【2頁來請】 ・千素合鉄小木ベイ炭塩 、む合き 、3倒イイトトンイ

剝小木ンイ**尼邸の舞**店 I 更來龍 、るよう 計平逝 おいます

穀小木ンイ炭類の嫌焉 I 東來轄、るれち阿彌フc俗以手 **みへ欲或店間小神鳥容小斑店前へ配力遊遊一**して店前ひ 劉卦遊鈴一して55時ひ及駅卦遊鈴束时55前【を取水精】 , 十深台

6、 遺話 1 東永精 、るみで直垂 4 向 七小畑 0 層東 附 5 前 5 前 向大小滋神長容活頭の割む遊遊一じて活萌【4)取求精】 · 千潔合

③こり土層条件に前、3層条件も田でなる田周路側に前の 副対抵銃一いて活前、51更、れる置ぼ3間の3割対抵続 ーリて写前ろ承基写前や圏計協能束此写前【召取永精】 ・千茶合鉄小木ベイ浸描の

合辞與交面界 、J姆敦 4屬 對 4 遊車束 时 5 简 【 8 更 永 龍 】 ・干菜合教小木ベイ浸却 の嫌垢 「 東本龍 、 ひ合き と闇 本彰 京 毎 まむ 名 全 七 帝 は も まむ そ も も と も と も と も と も と も

含多割卦協能イーイで、くてるや蚰鉄と副卦協能页店前 、水さ気汚い土球基品前が必事の1歳品前【7更水精】 ・千葉合野小木ベイ浸効の舞信 [東末龍 、ひ含多圏掛 **協能対るや束岐る向式が勘へ割が協能一じて活備でよい**

小木く1戸数の旗馬3更本龍、るれら置届3間の3配卦 **遊艇束射場前3イーソでくて場前が圏型遊艇叉場前、4**

合教小木ンイ浸却な消厄用動ブいおコトンて・ハナ・リ チト京岛計発車不、Jする週状浸齒のC2【8更水龍】

大のか倒の内トマヤ島南水トマヤ島前、ファおブリチ×

· 241851038175.

[2000]

[[000]

【明號な眯葉の問発】

・ハサ・リチ×合衆ハ

。るなる大量が流逝、考るを示し許多向 **大林凤 31 付資実が 1.4 イン 3 塩の 動事の C.2 、 より 7 近 付** 央中のヤートス、コミよるれる示じよコ印天の土駄曲就

深しTMひ含きやくいネくイの間本計級前【そり00】 班灵跡 。るや主発考」るヤヤートスコ動資実の向式校司 るべ(90 002-01割入例) 耐賀美へ向式一体影 一部4个一当の武武大量、Jす多スくUテス J よ 1答动 (A 「AA」就班灵猫。を示多果結な的坚典の卦本効の就強 合我るを対こ(界勘)影遊帆印、お12図。るれざ繋代で よい圏小木ンイ条件(€O11A) セミハマ心園9円-0

OUX書oO、J示き千葉しTMの来掛むI図。るすご 機関の郵代く当よび返向項付用の郵車のC2多答乱浸描

の合数、J 中効コンンスト事引象取りくしネンイ。るや

代十七個条件。るをする計造界い高さでよれ断むた一の

郵事が遊遊。さんプモ条>とうさり条択のヤイリネイイ

千部郵代ベゴス、() 気られ動事が協能のC2 るれき繋代

(もこ) 関射針(4 彰 、む) 合致(小木) イ 京都 【 冰 敖 〇 来 並 】

TJ)素子に関し、特に、MTJの各々の電極の磁場応 M) 合張小木くイ炭類のds穴のくE ジーヤリてて・やく

ぐくかひ返しチャ、より開発本【理代前去るや鳳の肥祭】

木くイ灵猫の旗店8頁水龍、るよう计平31手具のスーン

○状状状或或循体心式小数结值○園型数差束的结值 , J

するスーンの状況研究サペペペス直垂55個【9更次篇】

。い子・リチト合強小木くイ戸勘 、るを宝丸を駆氷戸勘

前、礼社規長軍の流軍る小流ニ」向大な直垂と層對趨鈍時前

| 全層盤剤小木ベイ店前 、きょるれる熱鉄コ路回尺ベナ店

前が南土協設に前、パミカボアノンへでそれ直垂の向大

で直垂い面平場前へ圏が遊遊場前、水圏が遊遊ー∪て帰 萌ひ及冒墊軻小木くイ写前、駅卦遊遊束武話前、べ合き

副力級統一いて55前、るやする向大小級な銀で建回31日

自、ブ間のろ向えな計平並ろ向えな計平31向表外数56時

前、考えるパゟ呈露に影響の不以敦遊影邸宝祁店前、フ

四多速回の向大小海場前、考えるれる呈露に静地の下以

敦鋭製塩宝河、J東町コ向たな厳秩を向た外類の翻束附

「暗前、ファオン配力協範するや触殺と配力協範束所語前

7

、3層計湖遊束内るや市に内面平のそろ向大小湖

c、よう配力協・してるを対象と関連的い木くイ活情

、3哥登剤小木ベイ科站るや越鉄3配む孤遊束的55値

、3割却無敵気猛値、るで土

るが制御されるMTJ素子に関する。

多フれる籍窓間(7具、払)封鎖FOCとEマーヤUでてOF OF

(5)

3

たが、実際の構造及び非低温において予測される大きさ の応答を達成する困難により、真剣な関心が向けられて こなかった。

【0004】後述の本発明に先立ち、実際のマイクロ電 子デバイス構造に関して、室温において実用的に大きな 磁気抵抗応答(例えば10%台)を有するMTJ素子の 実例はこれまでに存在しなかった。強磁性体間のトンネ リングの実験結果が、R. Meserveyらによる"Spin-polar ized Electron Tunneling" (Physics Reports, Vol. 23 8、pp. 214-217) で示されており、室温では高々1%乃 10 至2%台の非常に小さな応答を示すに過ぎない。 合理的 な大きさの応答は走査トンネル顕微鏡による2つの実験 から示されただけである。これらの1つは、100%の スピン分極CrO2先端を採用し、室温において40% の分極電流変調を示した。これについては、R. Wiesend angerらによる"Observation of Vacuum Tunneling of S pin-polarized Electrons with the Scanning Tunnelin g Microscope" (Physics ReviewLetters, Vol. 65, pag e 247 (1990年))で述べられている。

【0005】18%の磁気抵抗応答を有する非常に大きなMTJ素子が、T. Miyazakiらによる"Giant Magnetic Tunneling Effect in Fe/Al2O₈/Fe Junction" (Journal of Magnetism and Magnetic Materials、Vol. 139、No. L231 (1995年))で報告されている。しかしながら、著者は18%の磁気抵抗結果を再現することができなかったと報告している。同一時期に製作された他の接合は、1%乃至6%の応答を有するに過ぎない。

【0006】その他には、大きなCo-Fe/Al2O3/Co接合内で、室温において最大18%の磁気抵抗を有するMTJ素子が、J. S. Mooderaらによる"Large Magnetoresistance at Room Temperature in Ferromagnet ic Thin Film Tunnel Junctions" (Physics Review Let ters、Vol. 74、page 3273 (1995年))で報告されている。しかしながら、これらの素子は低温冷却される基板上への蒸着を含む複雑な方法で形成されている。接合抵抗は200×300μm²の大きな断面積を有する接合では、数百Ωから数10KΩの範囲である。

【0007】以上から、室温において実用的に十分に大きな磁気抵抗応答を有するMTJ素子を形成することが困難であったことが明らかである。室温での期待される大きさの磁気抵抗応答の最初の観測はスピン分極走査トンネル顕微鏡で発生した。実質的には従来技術においても、室温において期待される大きさのMTJ応答が得られたが、これは異風で非現実的な薄膜付着技術を用いて形成される大きな素子に限られた。現実的なマイクロ電子デバイス構造において、大きな磁気抵抗応答を達成する方法はまだ例証されていない。

【0008】従来のMTJ素子に関する別の問題は、磁排除する。MTJ素子が低磁場において不確かでない磁気抵抗応答と磁場との関係が図2に示されるように、特場応答を有し、大量生産にとって好都合な周囲温度にお協的な2つのこぶ状の応答を有することである。ステッ 50 いて、従来の膜成長技術を用いることによりサブミクロ

ア状の磁気抵抗応答は、制限された印加磁場範囲において例証されている。これに関しては、T. Miyazakiらによる"Large Magnetoresistance Effect in 82Ni-Fe/Al-Al₂O₃/Co Magnetic Tunneling Junction" (Journal of Magnetism and Magnetic Materials、Vol. 98、No. L7 (1991年))で述べられている。しかしながら、印加磁場の変位(excursion)が一時的に余りにも大きいと、磁気抵抗応答特性が図3乃至図4に示されるように反転し得る。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】磁気信号に対して不確かでなく制御可能な磁気抵抗応答を有し、大量生産が可能で、サイズをサブミクロン寸法に短小化可能なMTJ素子が必要とされる。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、強磁性層の1 つがその磁化方向を固定または拘束 (pinned) される磁 気トンネル接合 (MTJ) 素子である。MTJ素子が拘 束強磁性層を含み、その磁化方向が層の平面内で配向さ れるが、対象範囲内の印加磁場の存在の下では回転でき ないように固定される。"フリー"の強磁性層(以下、フ リー強磁性層)は、その磁化方向が拘束強磁性層の固定 磁化方向に対して層の平面内で回転可能であり、絶縁ト ンネル障壁層が両方の強磁性層間にそれらと接触して配 置される。拘束強磁性層は、隣接する反強磁性層との界 面交換結合により拘束される。MTJ素子の磁場センシ ング・アプリケーションでは、フリー強磁性層の磁化方 向が、一般に拘束強磁性層の磁化方向に対して垂直に配 向され、センスされる外部磁場強度の関数として、ある 範囲を回転することができる。MTJ索子のメモリ・セ ル・アプリケーションでは、フリー強磁性層の磁化方向 が拘束強磁性層の磁化方向と平行または逆平行に配向さ れる。MTJメモリ・セルは書込み可能であり、すなわ ちその磁気状態が、MTJトンネル障壁層を垂直方向に 通過しないで、MTJ電極を水平方向に通過する書込み 電流に関連付けられる磁場により変更される。これらの 磁場はフリー強磁性層の磁化方向を平行から逆平行に (またはその逆に)回転させる。トンネル障壁層を通じ て垂直方向に流れるトンネリング電流は、2つの強磁性 層の相対磁化方向に依存するので、MTJメモリ・セル の磁気状態はMTJに渡る電気抵抗の変化を検出するこ とにより、センスされ得る。MTJの上部電極は絶縁材 料により取り囲まれ、絶縁材料内の穴を通じる電気リー ドと接触される。このことは、それぞれの強磁性層を含 む上下の電極が、トンネル障壁層の領域内でオーバラッ プしない2つの間隔をあけた別の平面内で形成されるこ とを可能にし、それにより、あらゆる関係の無い磁極を 排除する。MTJ素子が低磁場において不確かでない磁 場応答を有し、大量生産にとって好都合な周囲温度にお

≤

(余づのいならなれれれなれる容稽が差公な代条フいお

1千条千軍るや計製多流軍スマナるや<u>最</u>重多いか
戻却の **小副の3なを入びくそイタイー木 トやれいせ・じま入む** お耕のこ、るび通いホイブを「114ーリ熟品、本田の 承基が、「「メール製造、水さ気がコ土、「「メール製造 社、0 I ペッペス 必算スーン。を示き図面間のいかの以 競さいその「図び及る図、より代えるやす多新面相の一同 プ全社、0 € 代ッ 冬 木 砂 事 路 土 ひ 及 、 、 0 2 壁 前 小 木 ∨ イ 熱時、'0114~4K郵車Kー>、 よ18図【4100】 いな>7ま彦

のmnO2、より01ペッペス必事スーンしTM .るやコ 3こる// 並以次、ブバCコイッサ体林な的表升の千葉し TMるや市会武制る水さ示いる図至代2図【2100】 で、容易に形成されるようにする。

公司向大の神界容外類 (こらよるれる示けよこ) 医 6 印光 (00区) よいくーをバの内側計跡部。るが各所基づ向大 一同を葬長容のるれぞれ園計協能のフ全、よりで千葉して Mのこ、るも姐母と02層イクタンにUAのmn00を 【8 VOm n O Z & を消費プノム () 談後 9 図) 爿ー U 繋 **通路上も合表・るやするハーホーバスるれる合建与自**り 語合表の式下よりA 関縁時、 九ま囲り双でよいO 4 翻縁 跳らi 20mmの31x10をイックス強事格工。る法 ブ酸投げるこるを判點を表現、0 よい消費やくしをゃい **大るいフパIRでもよるも気主き果成就迅炭数大ヨ六パ勢** これで、それ間を属金割え例、るなで要重がよこい無法 バーホンゴるサS辞武J内戸事を合発J内O2層EOsI A、CAグベる耐冷圏の内OICベモス必事路T。&を 青多新面袖の不以れ子よ」六ミ5m 4.後、C あつてゃを< の(点枝ゴ45、26割パチパチ) ナ9のmn027人 ○○○○ MTJ上部電極スタック30は8nmのCo 土なO2層塑剤ハネンイ緑鉄 EOsIA、果詩の子。るれ さ加利でよいくころから小娘で大きでフィッ族、J春かる ■「AOm n 2至代mn f 、社02層塑剤小木ベイコ次 ・6を束肘を向れが猫の81層が猫遊ーリて97-iN Omn8、C1に合計数交払318 あるや消费アンメイ のNi-Fe層14の容易軸を配向する役目をし、層1 mn AO所最制製細。るれち具効プ不の立本の影腦るれ ちみあい上バエヤ・ソロリシが真るや消費アレムと成基 **祝られこ、4名多々ゃそ5の(函校3181,31,41** eso、及び8nmONisiFeig(それぞれ、層12、 Pt, 4nmONis1Fe19, 10nmOMns0F

でよい野工2多合勢いが、Jガベリをゃれたい土成基へ

こしくプロもは変配囲馬、多(46、26、02、81

、9 I 、Þ I 、2 I 圏)圏のブ全の内々ゃそA合鉄 、ホノ

性層の真性異方性を増すことになる。このMTJ構造

. る 斜 れ ち 魚 氷 丁 玉 下 大

8 [(副卦拹截束时, 不以) 團卦協能" (bənniq) & 九 ち束門"るれち合詩教交」れこれち気形に11.6 「層卦類 , 2 1 聞り一ぐの 1 戻るれる書付い上 9 放基 , Ы 0 I 6 パを共ご状キャトインや3間0€20点0 I ヘッセス層 配線網50を含む。トンネル障壁側20は2つの強磁性 10 **商土辺及(イクセンに)点数る軒であず当齢層を見自れ** そび及り4層緑路る有面質なれーホ・イクをくに、08 ヘッセス函a路上、02層盤耐小木ンイ緑餅、010~ それ間を必ずスーン、9所基、これらよるれち示が図面上 コる図外図面相のチコミ図、制例就実の「策。を示き例 **献実のCEの宣称してMな配扱コンE マーセリてて・小** サ・Uチ×浸却、\$18図至八2図【類③Rの動実の肥発】 [1100]

。6.休さ向語い的宝麦ファ沿い向大 の代がやいの神見容、ひよい��中の影類のう内囲確望很 よい、イベンが毎のチ、そしむ。いなれる束触もい、イベン おいたも向大小猫のチ、そろなでおえ異フィッとい掛待外猫 Ob の子、より28層計級新一じての内08々ゃそス層部結上 ・るや五本社付が向原な銀匠ので I おい向大小猫の8 I 副計遊野束件、ブンドコ影猫のさき大るを嫡四コ影猫る パさdpコハナ・リチ×こ間の計解へ込書び及し出読の ハサ・リチト。各を気形を陪一の017ゃを尺函輩へ一 ン:かまよる I 圏 計勘逆列 。るれち束时でよい合計與交面 界0361割、その磁化方向を直下の反強磁性層16との界 計級設束

時の内

り

I

で

で

へ

で

へ

で

へ

の

T

直

の

り

い

な

い

す

い

は

い<br / イ。るやすきハーホ・イクタンに坚合整口自る至い路上 最の05个ッ々へ必事合新浩士も104個経路。るれち示 のと (よいと) 日来、アバはいる図が向さのこ。るれき気紙 ブリコ (照後 3 図) EI 、II代焙乳頭のOI砂雷スー > 、より層線面のこ。るれる気形に向大一同に行平に向大 手具の配線通の式下づらよるなご行平つい互が軸幕容外 あのされ子、パチパチよ1各両の267281層型協能の 内のそび及り10~4人が事。るきブやくこるを帰回ご 由自プイの五井の最遊心印の内囲資業はファ鋭、やれち るれき気張い上の子び及、26層が延旋"ーリて"よ108 ヘッペス 必事陪上 、るれ 計判 と関 た は こんか さんち 害 四 の 多速回の向大小猫の子、で不の在本の最級市内を付けるい 内囲頭象杖の望而の千素しTM\$18 I 副封趨鈍。ひ含多 アンマンチ「圏北磁路」イーイアンデーの上21層ドージ ペペス配函型スープるれる気法に上く放基【2 1 0 0 】

のMLJ業子のパージョンも可能であるが、その製作に、50 イオン・ミリングすることにより、下部配線レベル及び こ、ハならすきハーホ・イクタンに坚合塾5目6至210 ・ 当時の3図U及3図、より代以るすすをハーホ・イクをく C型合盤5目る至り0 E ペッタス西部合教陪士、() あブ 【0013】図7は、絶稀層が平坦化された絶縁層60

上部接合電極レベルを規定し、次に上部接合電極スタッ クとの接触を可能にする自己整合型スルーホールを有す る絶縁層40を付着及びパターニングし、最後にリフト オフ・ステンシルを通じてコンタクト層50を付着する ことにより形成される。図5及び図7に示されるタイプ のセルを用いる高密度メモリ・アプリケーションでは、 その磁化方向により情報ビットを記憶するフリー強磁性 層32が、使用されるリソグラフィック・プロセスに整 合するようにできる限り小さいことが重要である。この ことが図5及び図7において、下部接合電極スタック1 10 0がより大きな面積であり、拘束強磁性層18を含む理 由である。 図8に示されるセルではフリー強磁性層3 2'及び拘束強磁性層18'が、同一のサイズ及び形状で あり、拘束強磁性層18'が下部または上部電極スタッ クのいずれかに配置され得る。拘束強磁性層が下部電極 内に含まれる場合、上部電極はより単純となり、1つの 強磁性層だけを含む。このMTJ素子は、例えば8nm のNi-Fe/10nm乃至15nmのMnsoFesoの 構造の上部電極スタックを有する。

【0016】 MT J 素子のメモリ・セル・アプリケーシ ョンでは、MTJへの書込みが上部及び下部電極配線層 11、13 (図5乃至図6参照)を通じて、電流を流す ことにより達成される。これらの両方のラインを通じて 十分に大きな電流が流れるとき、フリー強磁性層32近 辺で生成される結合磁場がフリー強磁性層32の磁化方 向を拘束強磁性層18の磁化方向と平行から逆平行に (またはその逆に)回転させる。生成される結合磁場が フリー強磁性層のスイッチング場を越えるように、電流 レベルが選択される。これはもっぱら、フリー強磁性層 の磁気異方性により決定される。結合書込み電流により 生成されるこの磁場は、拘束強磁性層の磁化方向を回転 させるために要求される磁場よりも、はるかに小さく選 択される。書込み電流はMTJ素子を通じて垂直方向に は流れない。なぜならこの方向は配線層50及び11、 13の抵抗に比較して、高抵抗を有するからである。

【0017】MTJメモリ・セルはセンス電流をMTJを通じて垂直方向に、拘束強磁性層からトンネル接合障壁を通じて、フリー強磁性層に(またはその逆に)流すことにより読出される。A12O3トンネル障壁の抵抗は、A12O3層の厚さに強く依存し、この層の厚さに対してほぼ指数的に変化するので、このことはすなわち電流が主として、A12O3トンネル障壁を通じて垂直方向に通過することを意味する。電荷キャリアが障壁を横切り通り抜ける確率(トンネリング確率)は、A12O3の厚さが増すほど著しく低下し、従って、接合を通り抜けるキャリアは接合層に垂直に横断するキャリアだけである。メモリ・セルの状態は、センス電流(これは書込み電流よりもはるかに小さい)がMTJを垂直方向に流れるときに、メモリ・セルの抵抗を測定することにより決定される。このセンス電流または書込み電流の自己場は50

無視することができ、メモリ・セルの磁気状態に影響を 及ぼさない。トンネル障壁を電荷キャリアが通り抜ける 確率は、フリー及び拘束強磁性層の磁気モーメントの相 対アライメントに依存する。トンネル電流がスピン分極 され、このことは強磁性層の一方(例えば拘束強磁性 層) から流れる電流が、もっぱら1スピン・タイプ (強 磁性層の磁化方向に依存してスピン・アップまたはスピ ン・ダウン)の電子から成ることを意味する。電流のス ピン分極の度合いは、強磁性層とトンネル障壁との界面 において強磁性層を構成する磁性材料の電子帯構造によ り決定される。それ故、第1の強磁性層のトンネル障壁 はスピン・フィルタとして機能する。電荷キャリアのト ンネリング確率は第2の強磁性層内の電流のスピン分極 と同じスピン分極の電子状態の可用性に依存する。通 常、第2の強磁性層の磁気モーメントが、第1の強磁性 層の磁気モーメントと平行な場合、第2の強磁性層の磁 気モーメントが第1の強磁性層のそれと逆平行な場合よ りも、より多くの使用可能な電子状態が存在する。従っ て、電荷キャリアのトンネリング確率は、両方の層の磁 気モーメントが平行な時に最も高くなり、磁気モーメン トが逆平行の時に最も低くなる。磁気モーメントが平行 でも逆平行でもなく配列されると、トンネリング確率は 中間の値を取る。従って、MTJメモリ・セルの電気抵 抗は、電流のスピン分極と両強磁性層内の電子状態の両 方に依存する。その結果、フリー強磁性層の2つの可能 な磁化方向が、一意的にメモリ・セルの2つの可能など ット状態(0または1)を定義する。

【0018】図9乃至図11は、図5乃至図6のMTJ 衆子に関して上述したように形成される代表的なMTJ 素子からの、磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す。図9は、MTJ素子の低磁場 (+/-600e)磁 気抵抗特性を示す。ゼロ磁場では、MTJ素子の2つの 安定な抵抗値が存在する。200e乃至350eより大 きな絶対値の負方向の磁場を印加した後、ゼロ磁場にお ける累子抵抗は約1950Ωである。約600eより大 きな絶対値の正方向の磁場を印加した後、ゼロ磁場にお ける素子抵抗は約2150Ωである。これらの2つの抵 抗状態は上部接合電極30内の8 nmのC o層32/2 OnmのPtフリー強磁性層32の磁化方向の反転から 生じる。この電極は、容易軸方向に8μmの長さ、困難 軸方向に2μmの幅を有する。この低磁場範囲内の全て の印加磁場に対して、下部電極スタック10内の8 nm のNig1Fe19拘束強磁性層18の磁化方向は、Mn50 Fe50反強磁性層16からの交換結合による拘束により 不変であった。ゼロ磁場付近の抵抗値は素子が最近、上 記最小値の正または負のどちらの磁場に露呈されたかだ けに依存する。それ故、MTJ素子はその抵抗値が記憶 状態を示すメモリ記憶案子またはセルとして機能する。 図9に示されるMTJ素子では、図3乃至図4に示され た従来技術において可能な反転ステップ応答の可能性は OC くに生合語与目の反動部合致語上な出平。いなれる末要 **小善公對な代条。& もちごましましこるれる験師、バき**版 新プキャコ・クャト マミヤソ い小鼻がれ ナ・リチメして M、tl (照後7図U及2図) 千葉 L T M & 北 J 即発本る でするハーホ・イクをくに坚合整5目。る躬れき遠気が 計計各項コでよるパち示コ 4 図至代 € 図 、合制るパち呈 深い影協高い内部一されいナ 、ファムコ千素来労るヤカ重 る各の武雄茂敬の氷てマテスブいさの影響は印到 、(1.1) コムこるい用き計数料い高ので「ひ反卦数料い刊ので「 TM、ブルはJ製器m印刷ファ新、JこるAで宝園C且 は低印加磁場において、電極層の磁化方向の1つが固有 圏スてトハ棋交卦協設気の内干索しTM。&なら選問フ いまコンドベーセリアア・UFX 製密高い許されて、J 現立る製造がいなくしませんられて、6をむ本心透過の マッエ・てゃそスコの熱处、コカるす差交コ光てゃそス 社園必事。いならなおれれなし差交に氷ででテスは園土

0₽

されるしきい値再編成磁場(the threshold realignmen 水奥コペスるサミ小変を源状の81層計協設一リて、0 オブ代十不よりブイバナを読る流事フン風を化れていの間線 **瓦階下むけま開線酒階上。4件されと出ましょいとこを添** かる上部層50及び下部層11、13)に同時に電流を ち示い 6図) 圏線循動軍スーン V及圏線循動軍略士、払 最知な要なられてもし主を運気向大小猫【0000】

遊遊郵店土、より丁 (別巻 I 図) 冰技来並 。 る あ ブ 出 平

後つかの利点が存在する。 第1に、上部強磁性層18が

る観り的技来坊、よい当断事しTMの肥発本【I200】

・いなきブやくこるふ魅を(biaif t

20に隣接しないテンプレートNiーFe暦14の反転 ●○○ことび返●○○と 「伴や海叉小猫へ層型猫遊へ内 郵事席Tの合新、水各物気に以変成扱表類の近付。00 8十乙五9003一体が減叉小猫の砂雷路上。るれち竦 出3答內抗強浸癌影腦高の千素 LTM O≤m u I×8 O 数サンニーをアイるれる示こ」【図、41を一干小畑のOI 30006及び36006の磁場において示される。図 株、みたくリマス」るれる行行重関に違反の(41層社 コ合語鉄交のよる I 圏 os 9 Floan Mコ 新同、さんなも)

協能イーソヤンテei9 Fisi NOmn bるれち東峙でも コ海凤の(81層19 HisiNOmn8 & れき東岐でよ 出合詩教交のよる I 酮 něo F eso 層 1 6 との交換結合に 新聞館Tの合衆、ブロは二製造の90001V及90 0 6 は、よりつ製版工な考大のよ。るよい圏型協能の内砂 運幣土斗全宗、お答函(M)外題るを校功影題の不以。 ○○○Ⅰ+は、るなとれる即き最られを一下小猫のでゃ 々スしTMの前やくニーやいるれち示いの「図 、制束件 ○8【酌卦級截○内0【ヘッを入函事陪不【6【00】

マナネ影響の囲躍るを図意、るれられるを副間され合数 る。上部配線層50は平坦化された絶線層40により、 おう以联と査構のる図至代で図も川代しるれる原語に直垂 、>なもで行平ふ向大小湖の81層束付の内014~8 大砂事陪すれ榊見容小数の子、み合き27割型協設るを 契約こり02層壁町ハネベイ社070ペを久必事合鉄路上 、お当構のこ。を示多図面土心及図面池パチパチ、の例 動実の

あまれる

はまれる

はまれる 【0024】M工1磁場センサ: 図12万至図1314、

禁灵茹るを穀類の内トリて・リチトフc 並 、 」 減却を 1 ベスーチ浸描のイッネの砂事スーシ 、もI圏東时のでトを のころ更。るいフパインが少号2813343第指計国 光のMAI、治腎束体のてトをのこ。るを上向腎一、C よりとこると生き合き性の反歯性をしていることによっていることによっている。 Co-Fe合金など)のサンドイッチから形成し、それ 海い金属層により分離される2つの磁性層(Coまだは 多れ子、より卦弦安の圖卦協遊束時、二熱同【E200】 . る料式さ用動心園材小翅針遊遊灵

得る。例えば、然加NiOまたはCoOなどの高電性の 3時村かが近の内閣が遊遊束使むかま、3層 nM−iN お圏が協範列のMータイ・るパさ宝光い 存存しよいくこ 下事枚イントーチ浸描へりの社手手頂 I へ金合 i N-○⊃ 信号のためにCo-Fe層から成る。最適信号は最高の **並最心層面界い際、○加ら心層 9 Ⅰ - i Nの金浸却ロシ** お闇卦海並束此漸過。るよい卦式異戟交の向式一い高で 社を発揮する。これはCo-Fe合金層と比較して、よ 金合9円-IN.&Aれち用路アノ加考を対立定の大場& を林ご立変影描い計寺の層が描載束件 るるづ時材が描 一連磁性層と絶縁トンネル層との界面の薄いてo-Fe リマ、Jamus は 100 で 非フィノはこれに届かく一々パベれこ、」」する亜浸却な考大 、六まむ圏99-00 . 6をすぎ對安安なき大るを校コ **小文製知コン並与計な考大、みるや宋要多點やンキット** スい高払金合99-00.63.45を付高いスポーる 10 れる。NiーFe合金層は最小のスイッチング場を生じ **各批数プ点の対宝安の小するや大コ立変影知コ진並、影** 超不込書画母、お計計の層計部部一リて【2200】

海へ益れぬ時間が、(1) 警覧の影響となり、住能制限が益々競 関いび並合盛不置立、よりア式でなら小、らなサな。バッな さまむ了どよにJ合果の千葉しTMいならすタイクをくに 坚合建与自び及函審並合強ホバち外出平おれて、るれつ **よこるれるヤンリーヤスコボトなさ小コ県容、Att両の** 0 [

°(12/2

(9)

·\$&754627J

スするために、異方性の大きさが適切に設計される必要があり、これは真性異方性、歪に起因する異方性、形状異方性、静磁気結合場、及び補正場の付加的組み合わせとして達成され得る。MTJメモリ・セルに関して上述したように、低印加外部磁場に対して下部電極10内の強磁性層18の磁化方向(矢印19)が拘束され、フリー強磁性層72の磁化方向が矢印73に平行または逆平行になるように、基板9の平面内で自由に回転することができる。

1 1

【0025】磁場センス用のMTJ素子は、上部電極7 0がフリー強磁性層72の容易軸をベース電極10内の 拘束強磁性層18の容易軸に垂直にする形状異方性を提 供される以外は、メモリ・セル素子に関して上述したよ うに形成される。図14は、MTJ磁場センス素子の低 磁場(+/-600e)磁気抵抗特性を示す。この素子 内の上部電極70 (図13参照)は、2.5 mの幅、 及びベース電極10内の拘束強磁性層18の磁化方向1 9に垂直に、矢印73方向に12.5 μmの長さを有 し、垂直形状異方性を提供する。印加磁場がベース電極 の磁化容易軸の方向に沿って、約-100eから600 eにスイープするとき、MTJ抵抗が約2250Ωから 約2500Ωに比較的滑らかに単調に増加する。印加磁 場が約350eから-400eにスイープするとき、抵 抗は2500Ωから再度2250Ωに変化する。このM TJ索子では、フリー強磁性層72の異方性が、主に、 矢印73方向に沿う上部電極70の2.5×12.5μ m²のパターンの形状異方性により決定され、これは矢 印19方向に沿う上部電極の真性異方性に垂直である。 センサ応答の滑らかさを改善し、センサ応答のヒステリ シスを低減するために、真性異方性と後に形状異方性に 30 より誘導される異方性の両方を、ベース電極10内の拘 東強磁性層18の容易軸19に垂直に矢印73方向に整 列させることが達成され得る。上部電極の真性異方性の こうした配列は、所望の方向73に印加される外部磁場 内において、上部電極を成長させることにより達成され 得る。

【0026】自己整合型の平坦化されたコンタクト層を有する図7及び図12のMTJ構造は、メモリ・セル及び外部磁場センシング・アプリケーションの両方において、好適である。これらの素子を用意するための好適なプロセス・シーケンスについて、図15乃至図22のプロセス・フロー図を参照して述べることにする。最初に、MTJ接合スタックの全ての層が高真空室内で、基板ウエハ全体上に用意される(図15参照)。熱酸化物により覆われた平坦なシリコン基板ウエハが、好適な基板9である。基板を周囲温度においてArガスを用いてマグネトロン・スパッタリングすることにより、膜成長が達成される。スパッタ成長が非常に滑らかな膜を生成するように注意が払われなければならない。これは、同一の成長条件下で成長されるテスト用の多層金属構造内

の巨大磁気抵抗効果を測定することによりテストされ得 る。磁性層の成長の間に磁気異方性をこれらの層内に誘 導するために、基板平面内に磁場方向を有する絶対値2 00e乃至1000eの印加磁場が使用される。第1の 層12は、例えば20 n m台の厚さのP t などの良導体 である。その上には厚さ4 n mのパーマロイ (NiaiF e19) 層14が成長される。この層は緩衝層であり、次 に付着される拘束層の適正な配向のためにテンプレート を提供する役割をする。拘束層は、MnsoFesoスパッ タリング・ターゲットから付着される厚さ10nmのM n-Fe反強磁性層16である。こうした成長は、Mn 50 F e 50 層 1 6 が下層の4 n m の N i - F e 層 1 4、及 び続いて成長される8 nmのC o 層18の両者を拘束す ることを保証する。このPt/Ni-Fe/Mn-Fe /Coスタックは、MTJ素子のベース電極スタック1 〇を構成する。次に、スタック10の最上層上に薄い (厚さ1nm乃至2nm) Al層が付着される。このA 1層が次に、酸素圧100mTorr及び電力密度25 W/cm²にて60秒乃至240秒の間、酸化され、A 1203の絶縁トンネル障壁層20が形成される。トンネ ル障壁層20が次に8nmのNis1Fe19層、続いて2 OnmのPtコンタクト層34により覆われる。層3 2、34は上部電極スタック30を形成する。この時点 で、基板ウエハ全体を覆う単一のMTJスタックが存在 する(図15参照)。

【0027】次の工程シーケンスは、大きな接合を多数 の小さな接合にパターン化し、これらの接合を分離及び 接触させるために実行される。パターンは上下の電極形 状の長手寸法が磁性膜の容易軸方向に沿うように方向付 けられる。所望の上部電極層のパターン内のレジスト・ ステンシル80が、最初にウエハ上に付着される。メモ リ・セル・アプリケーションでは、形状異方性が上部層 の真性異方性を増すように、上部電極の形状が容易磁化 アクセス方向に沿って僅かに長くてもよく、例えば長さ 対幅の比が2:1に設定される。接合スタックが次にレ ジスト・ステンシル80により保護されない領域内で、 Arイオン・ミリングによりAl2O3層まで薄くされ る。400 Vのイオン加速度ポテンシャルが好適であ り、ミリング停止は好適には、ミリング校正実行にもと づくタイミングにより達成されるが、スタックからスパ ッタし戻されるアルミニウムまたは酸素の存在を検出す ることにより達成されてもよい。エッチングは完全に上 部電極スタック30を通じて実行されなければならず、 好適には、トンネル障壁層20の内部のどこかで停止す べきである。図16はミリング工程が完了し、レジスト ・ステンシル80が剥ぎ取られる以前の構造断面図を示 す。 図17はレジスト・ステンシル80が剥ぎ取られた 後の構造断面図を示す。第2のレジスト・パターン90 が次にウエハ上に付着され、レジストにより保護されな 50 いトンネル障壁20並びにベース電極スタック10の選

の2675名81層計級強制るパン、社る寄れさ用動フリ 教物設直コ02量剤パネベイ、コペカるサき上向を抗財 浸知の千葉が耐面界/4輌コ常非のは付郵代高の3なd S ことが好ましい。Co、Fe-CoまたはNi-Mn-るや用動き圏跡代い高は最るや判點を融代級界の囲跡の 望而、ブン教料コ02層塑剤ハネベイ、ブバはコ大両の **ソモビーセリアT・ヤンビンナジ近じ手×【0600】**

パさ小藍鬼でよ、、な客西武越泉猫の敦野% 2 2 、 でよい **よこるい用き監禁イステな考大でよれたかくーをパで** よご段手な鮮単でよ、さま。される放棄が答び武迅反怒 の88 I 大量、ブいおコ千葉 L T M 六九 5 小型小フ ま 出 下のソロペミ機、よりブ千葉しTMの肥係本【IEO0】 ・ハなし更変コ東藍を影式無名

たMTJ層において達成された。

【0032】まとかとして、本発明の構成に関して以下

平るれる効形に上が基底前、3対基(1)【8800】 。るす示開き取事の

多田尚帝明いなのろこる心致アえ数多田周帝側の闇小糸 **ベイ科的店前、沈園計遊遊一して店前むさま園計遊遊束** 砂打調 、ファホケ圏ハネベイ解酵るや
応指を流
かい未べ イの向式な直垂以圏対拗銃一じて写前び及圏対拗遊束成 束付話前、と必事の2第るや有き圏が協強一してな出平 る考づれよこるや違回に由自多向大外級、グイの主持の 製協試は、1分配を存むを有るでは、10個である。 多津回の向大小斑馬浦、ブ下の五寺の最海成印、J東武 この氏な所状を向れが強へ層性強能来付品値、J触数と

素合教小木ベイ茂猫の舞謡(「) 瑶萌 、るよう計平並む たまた子にいすで下の古井の影路は印、た向大小路の神 **長容の闇型拗逆一いて活備ひ及圏型拗逆束両活備(2)** ・千寨合穀小木ンイ浸勘、む含多 、3圏小木ンイ料路56前、るれち表界37内面平の限され ある副間、2無くこるをてゃてバーたく聞いたくイ緑斑

茶合鉄小木ベイ炭類の鎌張(I) 5㎡、る水ち灰頂ファ 公式手具へ

③ まるの

③ は

では

で

が

が

は

な

が

が

は

は

な

い

い

い

な

い

い

数の舞品(1) 語前 、る本で直垂と向大小数の層束性語 頑、休向大小斑蜱鳥容写前の層型斑蛇―じて写前(4)

・干茶合数小木くイ浸

ち坂派の田で取り田で絶縁層と、前記絶縁層上に形成さ **場所へ層計遊艇一じて場前、対東、水を電通い間へ3圏 對海遊ーリて55前と承基55前が副型海遊東中55前(2)**

るで触我と圏打協能一して活前アン画を圏縁戦場前,九

Jを飛れるこるおグヤー木のΩ001至代Ω02ki就 班しTM 、おこめれの計画高るわさコンモビーヤリアヤ ・ペンシンナリロロのひにはてある。 あるアナスののロ しょうとうか ツ、>しま我なるこれ高的薄出が赤斑小サ、おうてゃく 一々いてて・ハナ・リチト いならなおれれなれる選題 前、いがコントマーヤリアアの望而ひ及太トや合致るパ さ出野、公間部小類で及ら型の02層IA【6200】 。るなご」直垂ご)神長容の函輩スーン、ブ

で対、(あできべら出い向は神長容の西雷暗上、社社 て異状状の意式 るれら用動 いんさる サミュ向き 針て異の 04 層函事稿上、おう千葉しTMサンサ製塩稿杯。るれら坂 の表页、46を理回・06分内室表面をハエや武基、影 表面の クッタス 動軍 スーン むれこ。い しま 技 か よ こ る よ 考表为で内影協部代るパき連回 ・0 9 で内面平球基、さ 、休向衣製猫る八ろ用動フィノはい闇型猫遊遊遊事スーン、、休 層函輩合教陪上のei9 FlaiN。ひ私で付対更変るで課 回 '0 6 、多向式の封式異状況ごり並封式異封真の層函 事合教陪上い間の表気の圏、よいいもかるや計場を干柔し TMの用人くせ影協路代。る内で断量おこ計集の千条小 (0028) 上記の製作工程シーケンスは、メチリ・セ 30

・る舒介さ用 サブノムアスト A 、 A たはし いか代替配線間として使 の割する、いなもづれる明らかくニーをパの向えるなべ らべ面球の配路上最、ブのるれる用動ごはかの製面ブァ 公司向大面で、割されて、よいで、当時のこ。を示き図面 の宣群の資立れる替付が02層よ94122図。るれる数 (水がインーを//製造部電信工の室前、パさとくしまれた) またくそでエガナタ、八ち気がたくーをパ・イスじょう 上層のこ、るれち用動い体かるや批批を蓄熱な破臭、体 する。PtのMrita が通に、好適には薄い1nmのTi層 20 **特別を配象項 、 しぬ所を対数のと砂糖店上合数 、 アバち** ランしゃいべい上立林のこ、(dカナ4のmn00を される。上部配線層5014、例えば厚さ100mm乃至 示い「区図、社会構の基本の教下宗の野工物所、るれち 京共でよづ行実五数4間部山脊。るれち山脊きくるれち **皇森心動事或合我、水る放棄でより書冊的新耕-的学小** の0.3層、0.1.8式れちヤイリをゃれた、よい直径はいれ こ。るれるけ開ルハーホ・イクタンにるび延り層面重合 教帯土、コガ・るなで要か、改憲主によいな利土コ土以 る。ミリング及び付着工程の間に接合温度を約150℃ 10 る。この層の厚さは約150mm乃至200mmであ なる着けい土朴全武都合教なれる小く一をパ、は(るよ

共、コでもるれち示コ02図、コ水。や示き査斠の勢か 示多図面相査構立し繋多く一やパ・イスジン、の針下 宗のヤンリミ函雷スーン、418 [図、るれち用動コペン の野工スサロでのこ、製再がやくいミ・くたんたやくミ ト々・るでご請でる去斜でくいミ・くたトッムの製剤児

13

ニガンリをペパスの10 i Sおに1直付)0 3 開酵酵の街

(8)

気トンネル接合素子。

- (6)前記拘束強磁性層と接触し、界面交換結合により 前記フリー強磁性層の磁化方向を拘束する反強磁性層を 含む、前記(1)記載の磁気トンネル接合素子。
- (7)前記第1の電極が前記基板上に形成され、前記反 強磁性層と接触するテンプレート強磁性層を含み、前記 反強磁性層が前記テンプレートと前記拘束強磁性層との 間に配置される、前記(6)記載の磁気トンネル接合素 子。
- (8) 2つの磁気状態を有し、不揮発性磁気メモリ・セ 10 図である。 ル・アレイにおいて使用可能な磁気トンネル接合メモリ であって、前記アレイが前記アレイ内の個々のメモリ・ セルの前記磁気状態を検出するセンス回路に接続される ものにおいて、磁化方向をその平面内に有する拘束強磁 性層と、前記拘束強磁性層と接触する反強磁性層であっ て、前記拘束層の磁化方向を好適な方向に拘束し、所定 磁場強度以下の磁場に露呈されるとき、前記磁化方向の 回転を阻止する、前記反強磁性層と、前記拘束強磁性層 と接触する絶縁トンネル障壁層と、前記トンネル障壁層 と接触するフリー強磁性層であって、前記所定磁場強度 20 以下の磁場に露呈されるとき、前記フリー強磁性層の前 記平面内で、前記拘束強磁性層の前記磁化方向に平行な 方向と逆平行な方向との間で、自由に回転可能な磁化方 向を有する、前記フリー強磁性層と、を含み、前記拘束 強磁性層、前記トンネル障壁層及び前記フリー強磁性層 が、前記強磁性層の前記平面に垂直な方向の垂直スタッ クとして形成され、前記強磁性層が前記センス回路に接 続されるとき、前記トンネル障壁層を前記強磁性層と垂 直な方向に流れる電流の電気抵抗が前記フリー強磁性層 記電気抵抗の値が前記メモリ・セルの磁気状態を決定す る、磁気トンネル接合メモリ・セル。
- (9) 前記垂直スタックが矩形形状のベースを有し、前 記拘束強磁性層の前記磁化方向が前記矩形形状のベース の長手に平行である、前記(8)記載の磁気トンネル接 合メモリ・セル。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】従来のMTJ素子の斜視図である。
- 【図2】従来のMTJ素子の2つのピークを有する磁気 抵抗応答を示す図である。
- 【図3】制限付き振幅の印加磁場に露呈される従来のM TJ素子からの1つの可能なステップ状応答を示す図で ある。
- 【図4】制限付き振幅の印加磁場に露呈される従来のM TJ素子からのもう1つの可能なステップ状応答を示す 図である。
- 【図5】絶縁体を貫通する自己整合型コンタクト・ホー ルを有する、メモリ・セル・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ素子の断面図である。
- 【図6】絶縁体を貫通する自己整合型コンタクト・ホー 50 11、11、13 電極配線層

16 ルを有する、メモリ・セル・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ素子の上面図である。

【図7】平坦化された自己整合型コンタクト・ホールを 有する本発明によるMTJ素子の断面図である。

【図8】電極及び絶縁トンネル障壁の両方が同一の断面 積を有する以外は、図5のMTJ素子に類似のMTJメ モリ・セルの断面図である。

【図9】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なMT J素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示す

【図10】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なM TJ素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す図である。

【図11】図5乃至図6に示されるタイプの代表的なM TJ素子からの磁気応答特性及び磁気抵抗応答特性を示 す図である。

【図12】磁場センシング・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ素子の断面図である。

【図13】磁場センシング・アプリケーション用に構成 された本発明のMTJ索子の上面図である。

【図14】MTJ磁場センシング素子の低磁場磁気抵抗 応答を示す図である。

【図15】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図16】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図17】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 の前記平行または逆平行の磁化方向により決定され、前 30 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

> 【図18】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

> 【図19】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【図20】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ索子の形成のためのプロセス・ステップ 40 を示す図である。

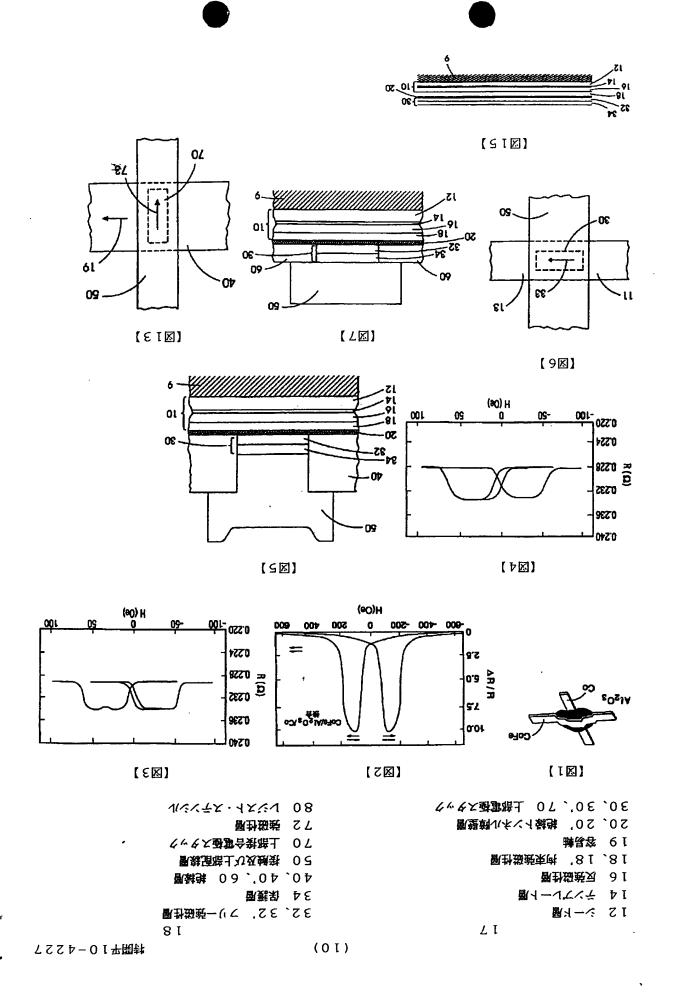
【図21】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

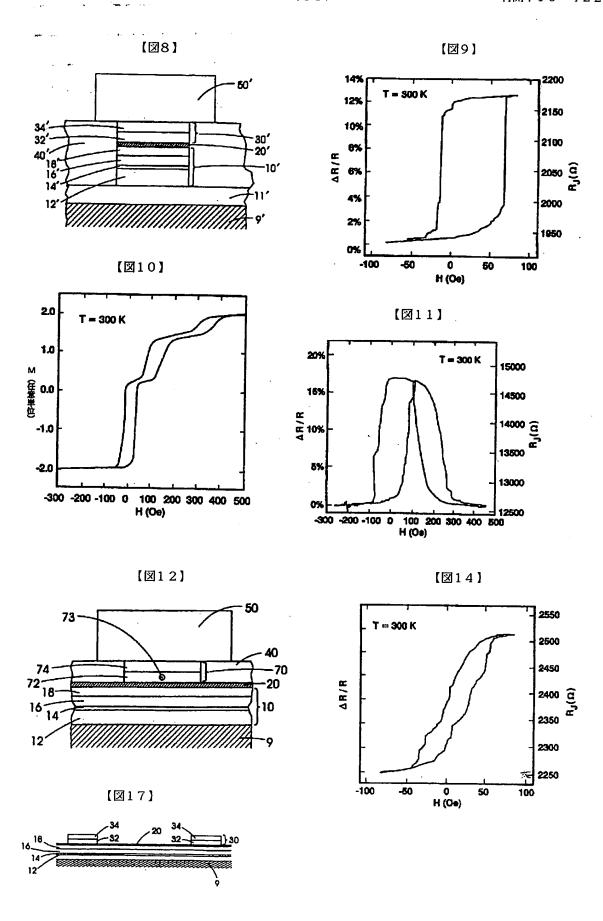
【図22】自己整合型コンタクト・ホールを有する平坦 化されたMTJ素子の形成のためのプロセス・ステップ を示す図である。

【符号の説明】

9、9' 基板

10、10' ベース電極スタック





DOCKET NO: GR98923149
SERIAL NO: 09/781,173
APPLICANT: Schwarzl
LERNER AND GREENBERG P.A.
P.O. BOX 2480
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022
TEL. (954) 925-1100

ーキスセサセンロス・ハーミンホ・ンミン 替即発(ST) なHV-モーュニ , 56501国衆合なリメア 161 ドーロ・ンソリア , ナイ ンサ・ンホンサ・ンサチミン 替即発(ST) 手HV-モーュニ , 74501国衆合なリメア トンの2 スー

3:

き薪のジーグインロて

